



1. 材质

- 1.1 胶芯:PBT
  - 1.2 端子:铜(H62)
  - 1.3 端子电镀:镀金
2. 电气特性:
- 2.1 额定电流:1.5A
  - 1.1 接触阻抗:初始最大20mΩ.
  - 1.2 耐电压:500V.
  - 1.3 绝缘阻抗:最小1000MΩ.
2. 环境特性:
- 2.1 操作温度:-40 °C TO +80 °C
3. 产品编码

No. of Positions 06-64	H	W	B
Plating Option A 14" B 34" C 34" D 34" H 34" S Special Z Special	Insulator Material Option A BK-PBT (聚对苯二甲酸丁二胺) B BK-PAGT (聚对苯二甲酸丁二胺) C BK-PA-46 (聚对苯二甲酸丁二胺) D BK-LCP (工业级液晶聚合物) S Special (特殊材料由客户指定) W W-L-PBT (白色 聚对苯二甲酸丁二胺)		Plate type double A DTP B SMT

Recommended  
P.C.B Board  
Layout

尺寸公差:	±0.60	客户图纸
X.	±0.38	1:1
.X	±0.25	1:1
.XX	±0.25	1:1
角度公差:	±5°	图例
X.	±3°	1\1
.X	±2°	1\1
.XX	±2°	1\1
图纸类型	客户图纸	
比例	1:1	
图例	1\1	
图纸编号	Hw084	

HW 鸿伟电子  
HONG WEI ELECTRONICS

慈溪鸿伟电子有限公司  
CIXI HONGWEI ELECTRONIC CO., LTD

2.0 mm  
产品系列 Hw084 系列

2	端子	铜合金	参照说明
1	胶芯	热塑性的塑料	PBT
ITEM	产品名称	料号	表面处理

编号	修改原因	制图	审核	核准
A	新发行	岑绍清 13/07 12		
		岑绍清 13/11 29 修正		